

证券代码：688508

证券简称：芯朋微

公告编号：2026-008

## 无锡芯朋微电子股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利4.50元（含税），无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）不送红股，不进行资本公积转增。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本董事会决议公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

### 一、利润分配方案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于母公司股东的净利润为186,300,408.08元；截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币625,666,687.75元。经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司2025年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本131,310,346股，扣除回购专用证券账户中股份数2,258,565股，以此计算合计拟派发现金红利58,073,301.45元（含税）。

公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。

2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计58,073,301.45元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.17%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计58,073,301.45元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.17%。

如在本董事会决议公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	58,073,301.45	51,620,712.40	19,117,824.75
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	186,300,408.08	111,330,093.45	59,478,039.82
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			625,666,687.75
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			128,811,838.60
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			0
最近三个会计年度平均净利润（元）			119,036,180.45
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			128,811,838.60

现金分红比例（%）	108.21
现金分红比例（E）是否低于30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	695,475,940.80
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是
最近三个会计年度累计营业收入（元）	2,887,694,028.37
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	24.08
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	是
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

## 二、最近连续两个会计年度交易性金融资产等科目金额合计占总资产的50%以上但分红比例低于50%的情况说明

公司最近连续两个会计年度经审计的交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目金额合计分别占总资产的57.99%、52.90%，均达到50%以上，公司本年度拟分配的现金红利总额58,073,301.45元，低于归属于上市公司股东净利润的50%，具体原因如下。

### （一）现金分红比例确定的依据

公司是集成电路产业链中的集成电路设计公司，主要从事集成电路芯片产品的设计、研发及销售，由于该行业是资本及技术密集型行业，需要较大的资金投入，结合公司目前经营现状与中长期战略规划，为保障未来可持续发展和资金需求，并兼顾分红政策的稳定性与连续性，公司经审慎研判，决定将留存未分配利

润主要用于研发投入、市场拓展等战略方向。公司也将持续提升与夯实公司长期竞争力，实现公司价值与股东利益的最大化。

## （二）未来增强投资者回报的规划

为健全股东回报长效机制，保障利润分配政策的连续性与稳定性，公司已在《公司章程》中明确了现金分红相关制度安排。未来公司将继续严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾长远发展需要与股东利益，制定并完善科学、可持续的利润分配政策，同时公司也将持续做好主业，不断提升公司核心竞争力，积极推动与投资者共享经营成果，回报投资者信任。

## 三、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年3月12日召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

### （二）审计委员会意见

审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合有关法律、法规关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司发展需求。

## 三、相关风险提示

公司2025年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，请投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司董事会

2026年3月14日